(12) NACH DEM VERTR ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 15. März 2001 (15.03.2001)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

(51) Internationale Patentklassifikation7:

WO 01/18886 A2

H01L 51/00

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/03108

(22) Internationales Anmeldedatum:

7. September 2000 (07.09.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

9. September 1999 (09.09.1999) 199 43 148.5

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HAMANN, Christoph [DE/DE]; Erlenweg 2, 85551 Kirchheim (DE). AMBRUG-GER, Alois (DE/DE); Benediktenwand 3/1, 82393 Iffeldorf (DE). ROGLER, Wolfgang [DE/DE]; Frankenstrasse 44, 91096 Möhrendorf (DE). ROTH, Wolfgang [DE/DE]; Holunderweg 12, 91080 Uttenreuth (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München

(81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, JP, KR, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT. BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

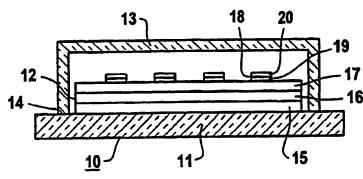
Veröffentlicht:

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: COMPONENTS AND THE PRODUCTION THEREOF

(54) Bezeichnung: BAUELEMENTE UND DEREN HERSTELLUNG



(57) Abstract: The inventive components comprise the following elements: a glass substrate (11), an organic light-emitting diode (12) arranged on said glass substrate (11), and; a glass cover (13) which is arranged over the organic light-emitting diode (12) and which is glued, on the edge (14), to the glass substrate (11). The glass cover is made from a glass plate by three-dimensionally removing material from the same using a beam method.

(57) Zusammenfassung: Die Bauelemente nach der Erfindung weisen folgende Komponenten auf: ein Glassubstrat (11), eine auf dem Glassubstrat (11) angeordnete organische lichtemittierende Diode (12) und eine über der organischen lichtemittierenden Diode (12) angeordnete Glaskappe (13), die am Rand (14) mit dem Glassubstrat (11) verklebt ist, wobei die Glaskappe aus einer Glasplatte durch dreidimensionalen Materialabtrag mittels eines Strahlverfahrens hergestellt ist.